

【광주테크노파크 공고 제 2024 - 0239호】

차세대 지능형 반도체 적용 온디바이스 AI 스케일업 밸리 육성 사업 기술(및 기업) 수요조사 공고

과학기술정보통신부 주관 "딥테크 스케일업 밸리 육성" 사업의 "차세대 지능형 반도체 적용 온디바이스 AI 스케일업 밸리 육성"을 위한 기술개발 및 관련 기업의 기술수요를 파악하기 위한 목적으로 통계자료 수집을 진행하오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

2024년 10월 24일

한국전자통신연구원 호남권연구본부장

(재)광주테크노파크원장

1. 조사목적

- AI반도체 딥테크 기술의 기업 수요 및 활용 방향 설정과 지원 계획 수립을 위한 기초자료 확보

2. 조사내용

- 기업의 주요 제품 및 AI반도체 딥테크 접목 기술 수요
- AI반도체 딥테크 기술 활용을 통한 기술성 및 사업성 스케일업 프로그램 참여 수요 등

3. 조사대상

- (지역) 광주광역시 및 전국
- (대상) 기업(AI 연계 가능기업)

4. 조사방법

- (조사기간) 공고일 ~ 2024. 11. 15(금)까지
* 필요 시 수요기간 연장 가능성이 있음
- (제출서류) 수요조사서, 기업·개인정보 수집·활용 동의서 각 1부 (양식 참조)
- (참여방법) 담당자 이메일 회신 (광주테크노파크 윤해훈 선임 / yoonhh@gjtp.or.kr)

5. 문의처

- (기술 문의) 한국전자통신연구원 류지형 선임(062-970-6619)
- (지원사업 문의) 광주테크노파크 윤해훈 선임(062-602-7133)